

ST20-27F2**27V 2000W****特長**

- 3W クラス
- SMD
- 車載用途も対応可能

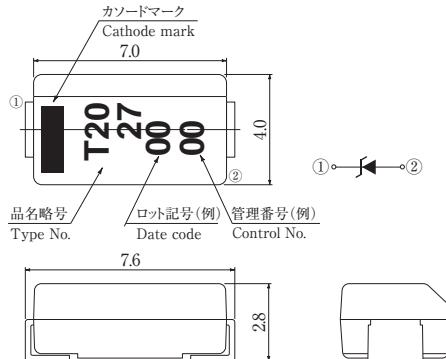
Feature

- 3W Class
- SMD
- Available for automotive

■外観図 OUTLINE

Package : 2F

Unit : mm



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

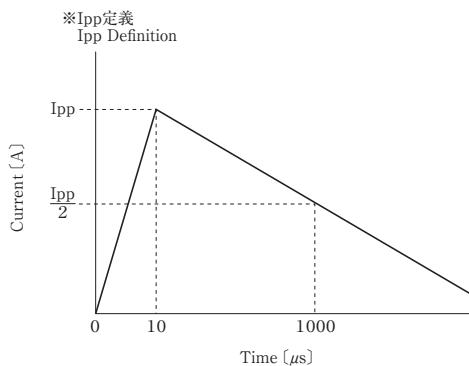
For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_{l} = 25^{\circ}\text{C}$ /unless otherwise specified)**

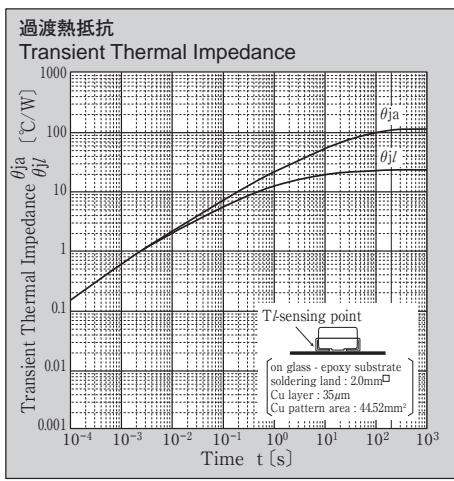
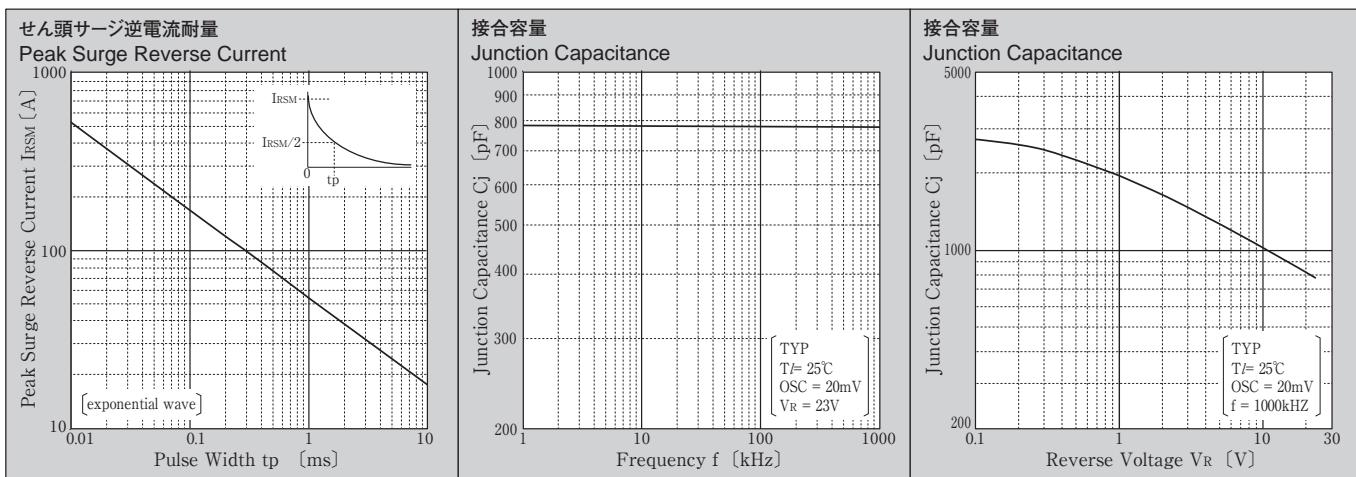
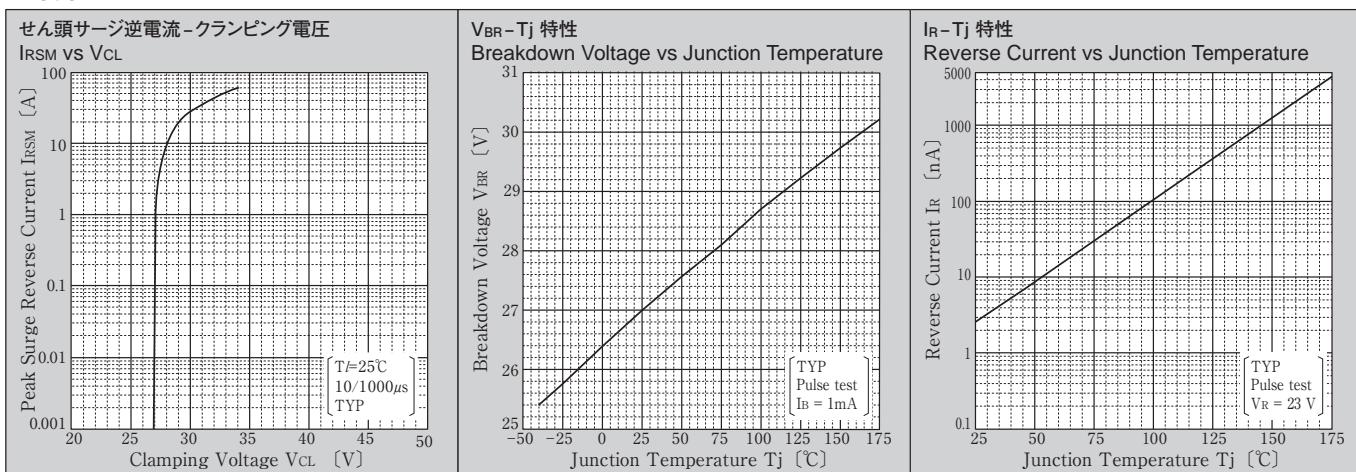
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~175	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j		175	°C
せん頭サーボ逆電流 Maximum Surge Reverse Current	I _{RSM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	54	A
せん頭サーボ逆電力 Maximum Surge Reverse Power	P _{RSM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	2000	W
連続印加電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		23	V

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_{l} = 25^{\circ}\text{C}$ /unless otherwise specified)

動作開始電圧 Movement Start Voltage	V _{BR}	I _R = 1mA	MIN 24.3 TYP 27.0 MAX 29.7	V
制限電圧 Clamping Voltage	V _{CL}	10/1000μs, I _{pp} = 54A	MAX 37	V
漏れ電流 Leakage Current	I _R	V _R = 23V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 5.0	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間, プリント基板実装 Junction to lead, On glass-epoxy substrate	MAX 23	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 115	
温度係数 Temperature Coefficient	r _z		MAX 0.12	%/°C



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.